



株式会社 東京精密 2013年度(2014年3月期) 第2四半期決算説明会

2013年11月11日
代表取締役社長 太田 邦正



2013年度(2014年3月期) 上半期累計業績

単位: 億円

	12年度		13年度		
	上期	下期	上期	前年下期比 H/H	前年同期比 Y/Y
売上高	258	252	284	+12%	+10%
半導体	153	142	174	+23%	+14%
計測	105	110	109	△1%	+4%
営業利益	43	32	44	+37%	+1%
半導体	19	9	22	+130%	+18%
同率	12.3%	6.8%	12.6%	-	-
計測	24	23	22	△2%	△11%
同率	23.3%	20.1%	19.8%	-	-
経常利益	43	36	46	+26%	+7%
当期利益	12	28	29	+4%	+132%



2013年度(2014年3月期) 第2四半期業績

単位:億円

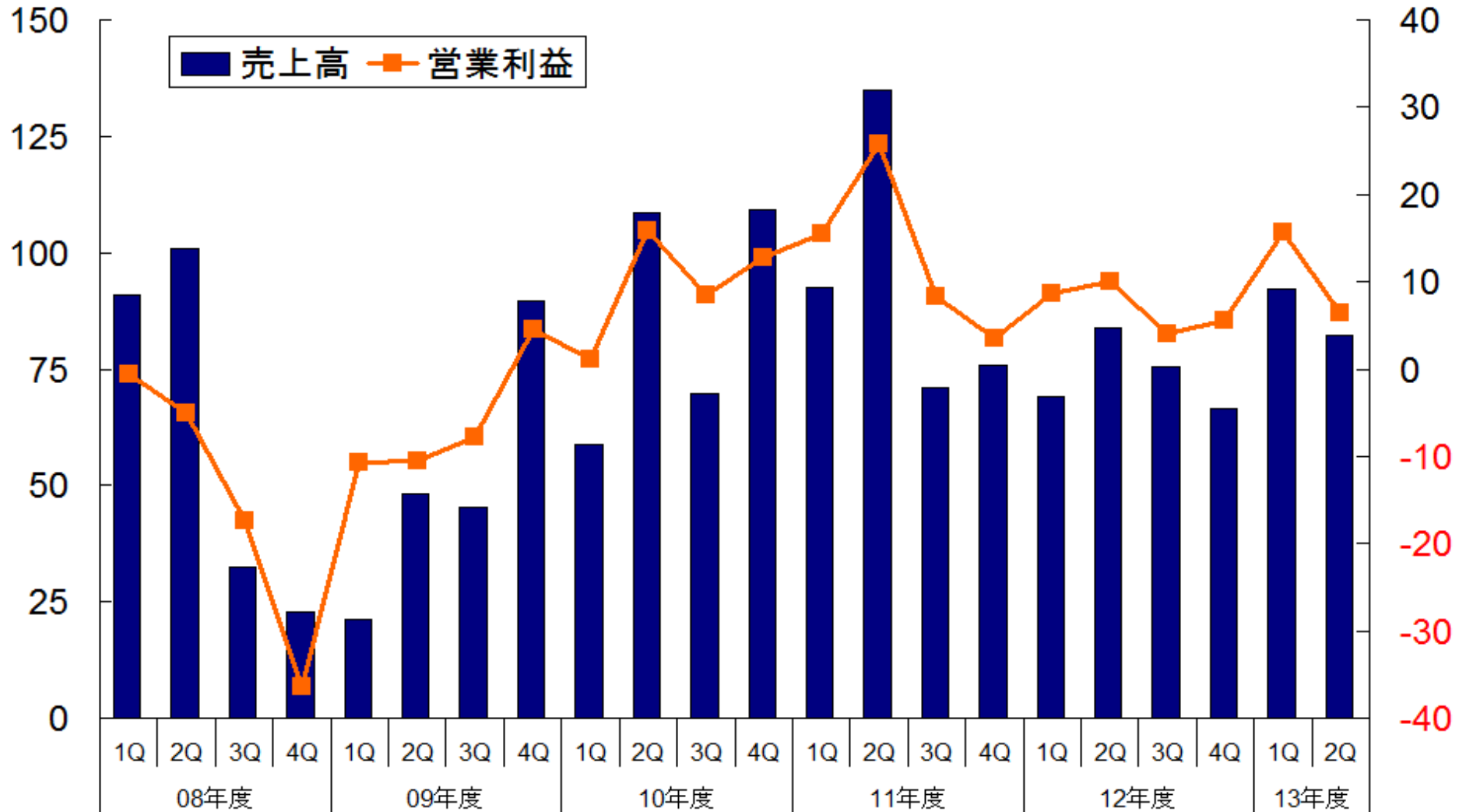
	12年度				13年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前 四半期比 Q/Q	前年 同期比 Y/Y
売上高	116	142	125	127	140	144	+2%	+1%
半導体	69	84	75	66	92	82	△11%	△2%
計測	47	58	50	61	48	61	+28%	+6%
営業利益	18	25	14	18	24	20	△16%	△20%
半導体	9	10	4	6	16	6	△59%	△36%
同率	13%	12%	5%	8%	17%	8%	-	-
計測	9	15	10	13	8	14	+69%	△9%
同率	20%	26%	19%	21%	17%	22%	-	-
経常利益	19	24	16	20	26	20	△24%	△18%
当期利益	12	0	11	16	17	12	△28%	-



売上・利益推移(半導体事業)

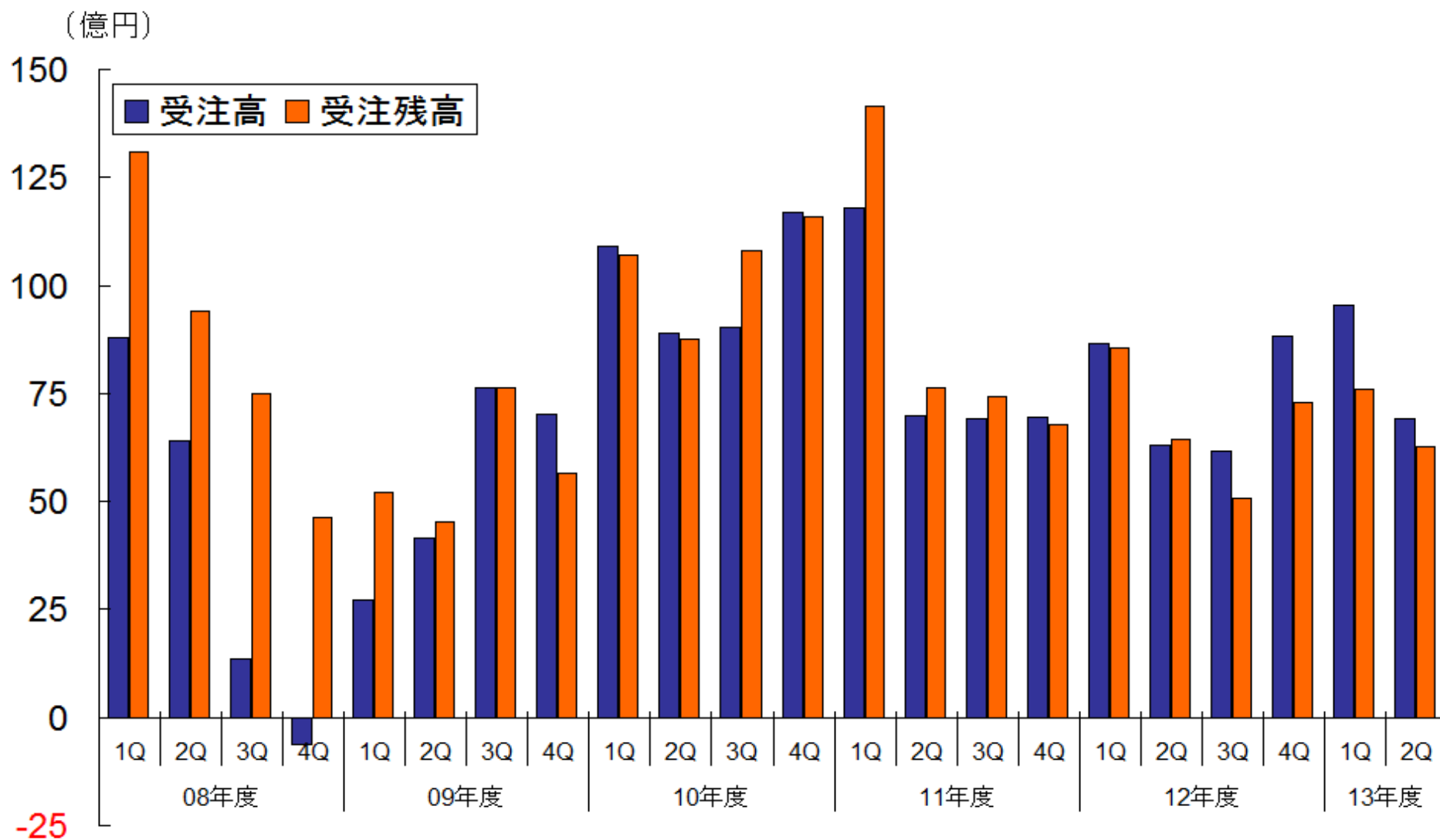
売上高(億円)

営業利益(億円)



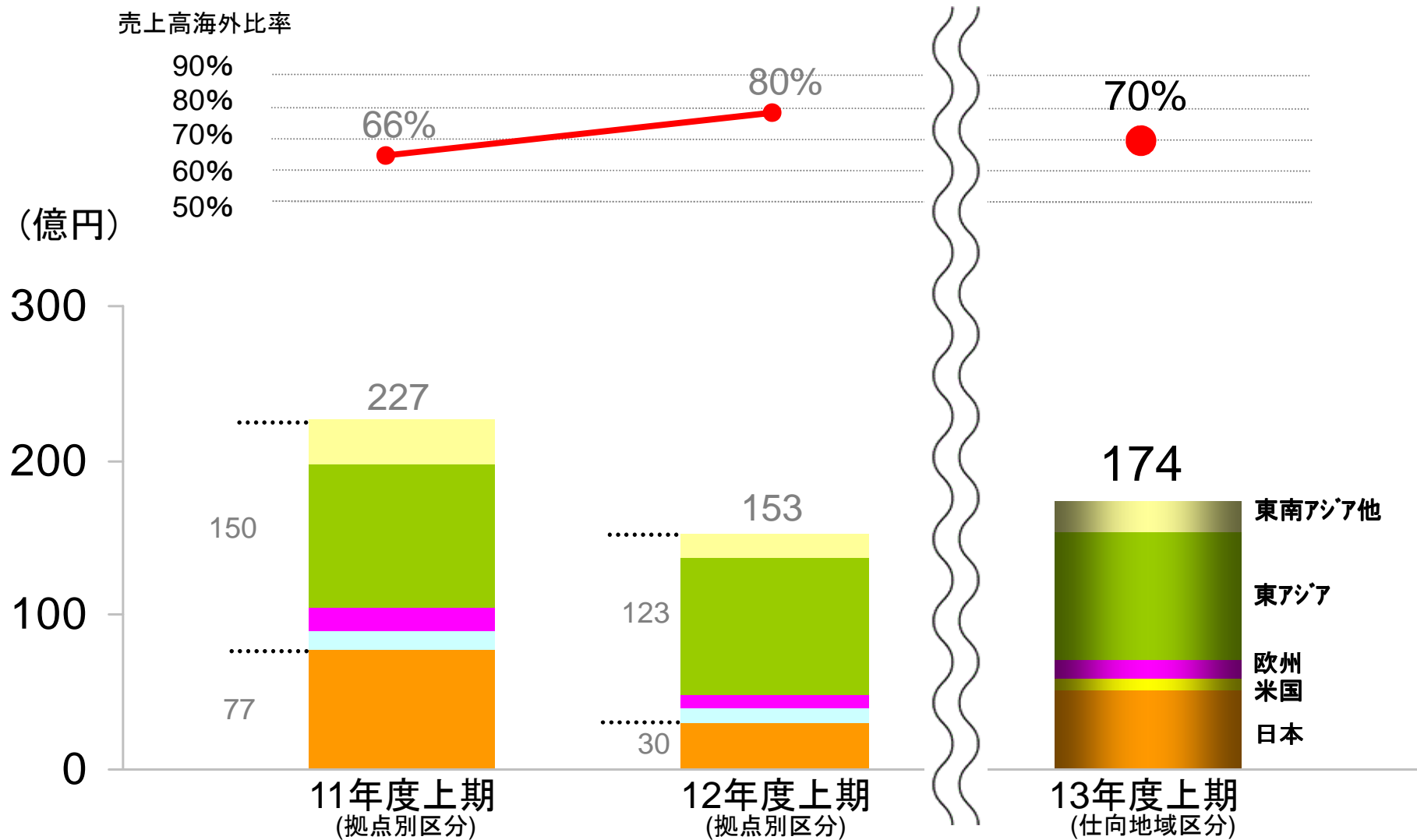


受注推移(半導体事業)



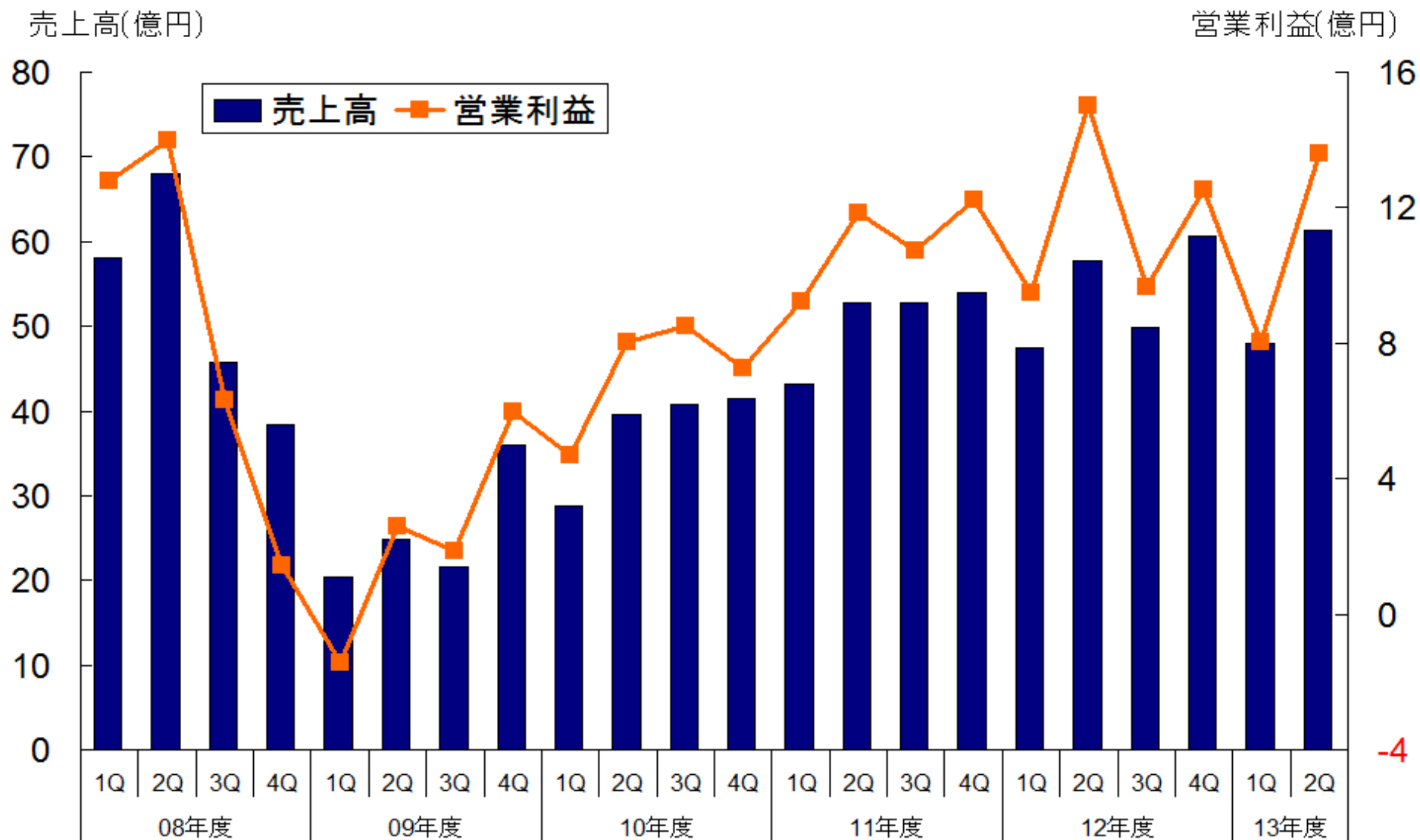


地域別売上高(半導体事業)



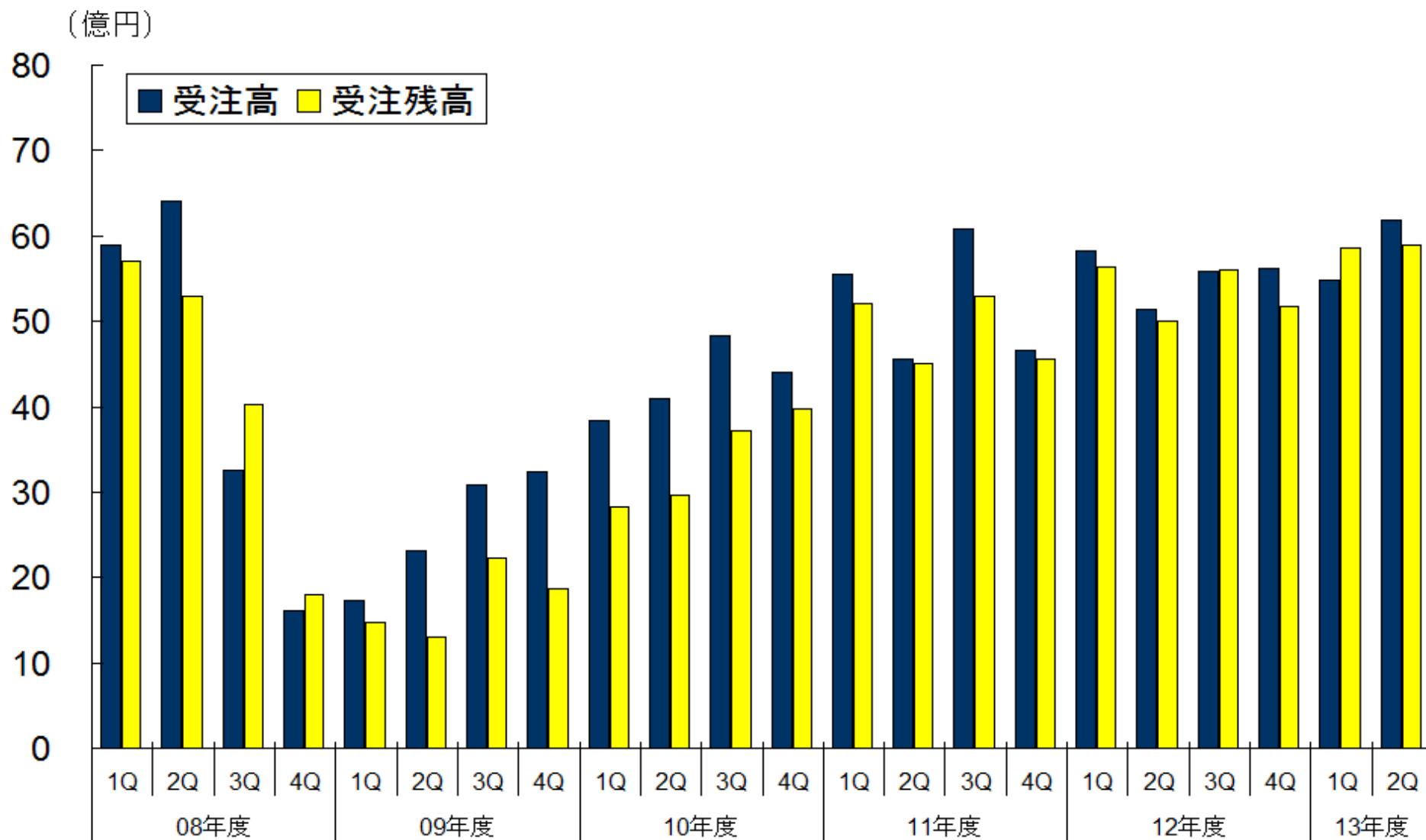


売上・利益推移(計測事業)





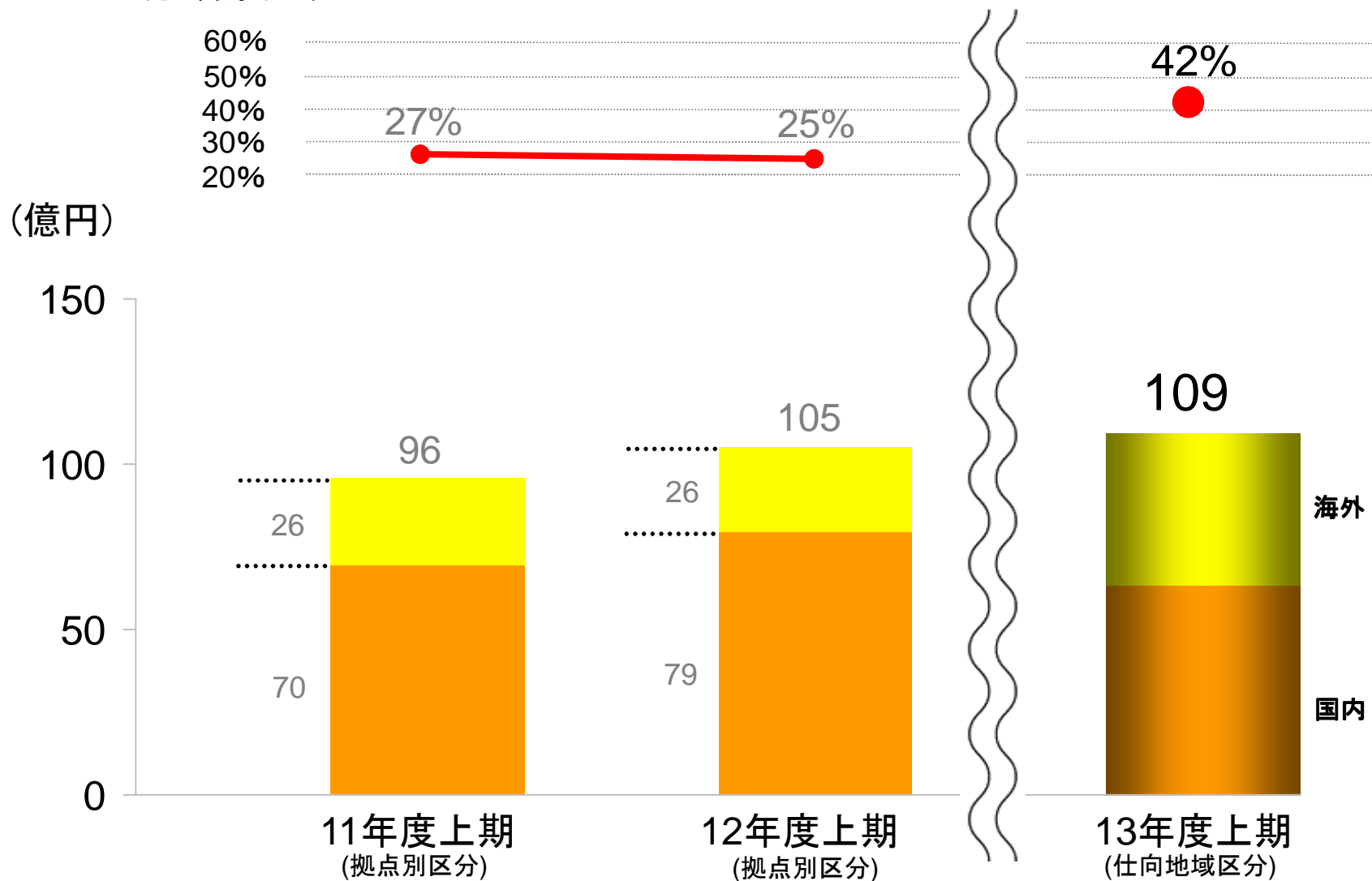
受注推移(計測事業)





地域別売上高(計測事業)

売上高海外比率





2013年度(2014年3月期) 第2四半期 貸借対照表

単位:億円

資産	13/3末	13/9末	増減	負債/純資産	13/3末	13/9末	増減
現預金	183	203	+20	支手・買掛金	93	91	$\Delta 2$
受取手形・ 売掛金	163	186	+23	短期借入金	13	13	± 0
在庫	142	123	$\Delta 19$	その他	68	53	$\Delta 15$
その他	30	19	$\Delta 11$	流動負債計	174	157	$\Delta 17$
流動資産計	518	532	+14	固定負債計	32	28	$\Delta 4$
固定資産計	261	262	+1	負債計	206	186	$\Delta 20$
資産合計	779	794	+15	純資産	573	608	+35
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	779 (50)	794 (35)	+15 ($\Delta 15$)



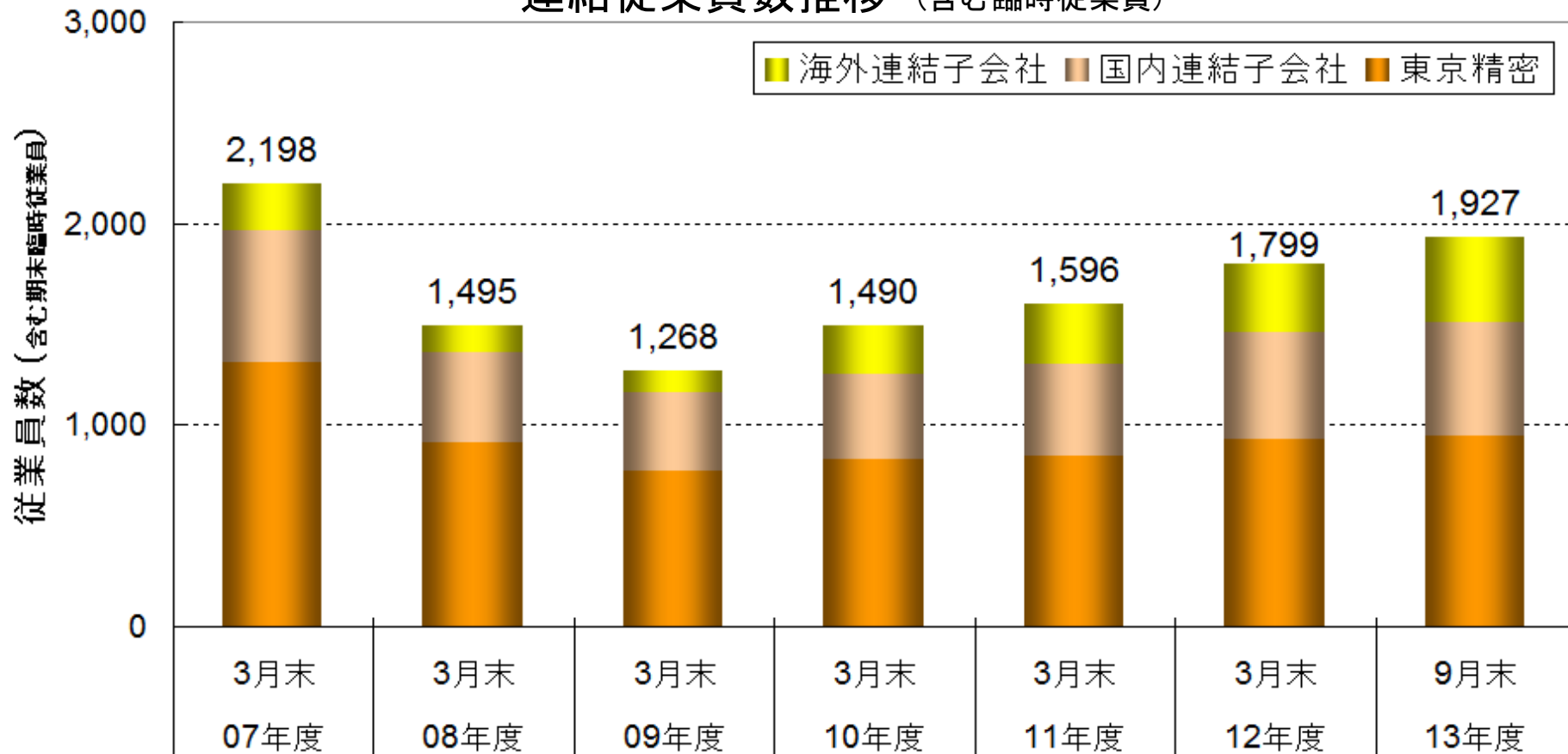
2013年度(2014年3月期) 上期キャッシュフロー

単位: 億円

		11年度上期	12年度上期	13年度上期
現金等 期首残高		162	165	181
営業活動	税引前・償却前利益	72	30	57
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	△18	34	△8
	納税	△3	△3	△5
	その他	6	12	△2
小計		57	73	42
投資活動		△15	△20	△6
フリーキャッシュフロー		42	53	36
財務活動	社債・借入	△21	△21	△15
	株式・配当金等	△2	△3	△3
	小計	△23	△25	△18
増減額(含 換算差額・連結範囲変更)		17	31	23
現金等 期末残高		179	196	203

従業員数推移

連結従業員数推移 (含む臨時従業員)

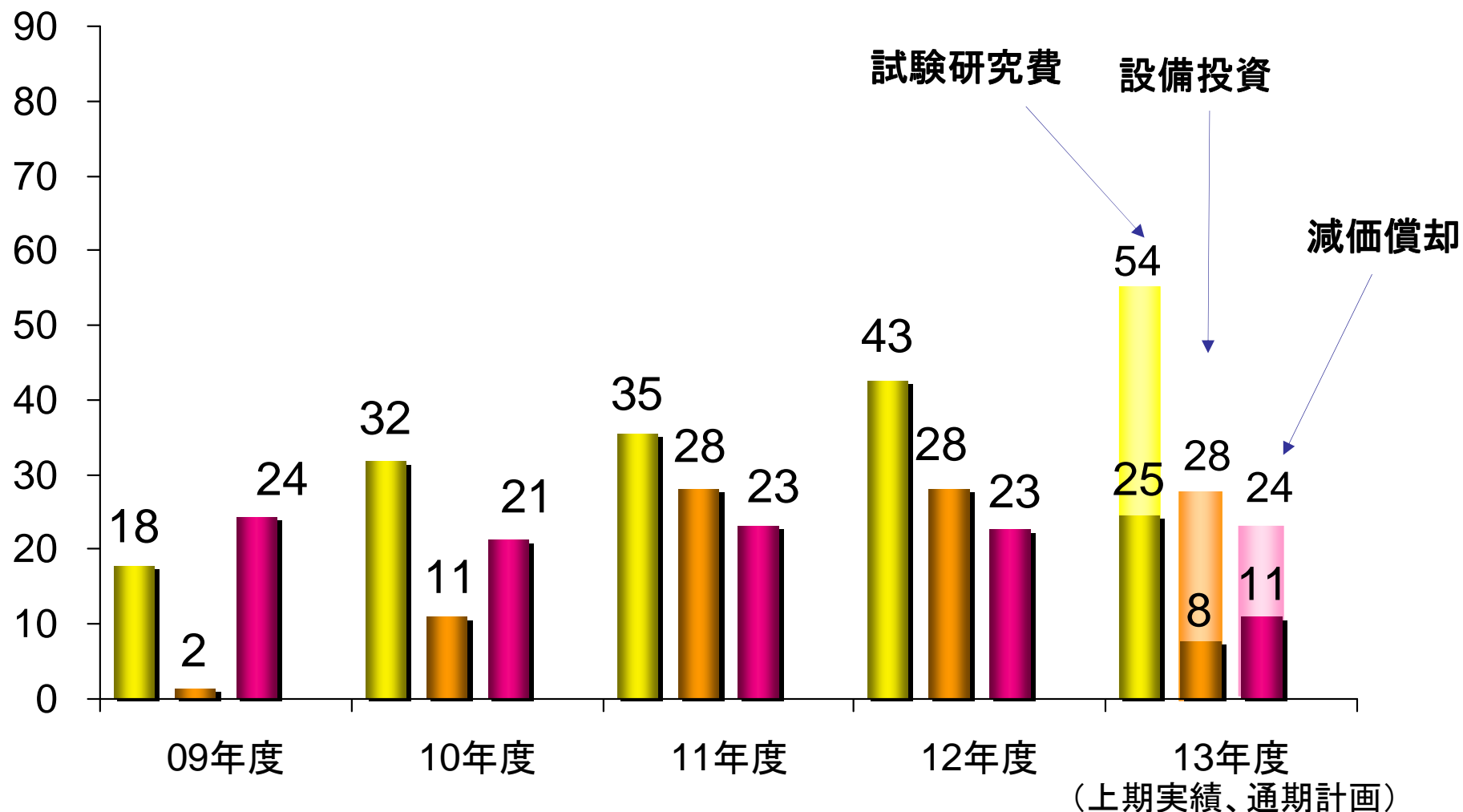


◆ 海外での増員を主因に、3月末対比 100名強増加



試験研究費、設備投資、減価償却

(億円)





マーケット概況

◆半導体

- 短期的サイクルにより足許需要は軟調
- スマートフォン・タブレットPC系の回復とメモリ需要に期待

◆計測

- 自動車関連 海外設備案件 引き続き堅調
- 工作機械関連需要 緩やかな回復基調

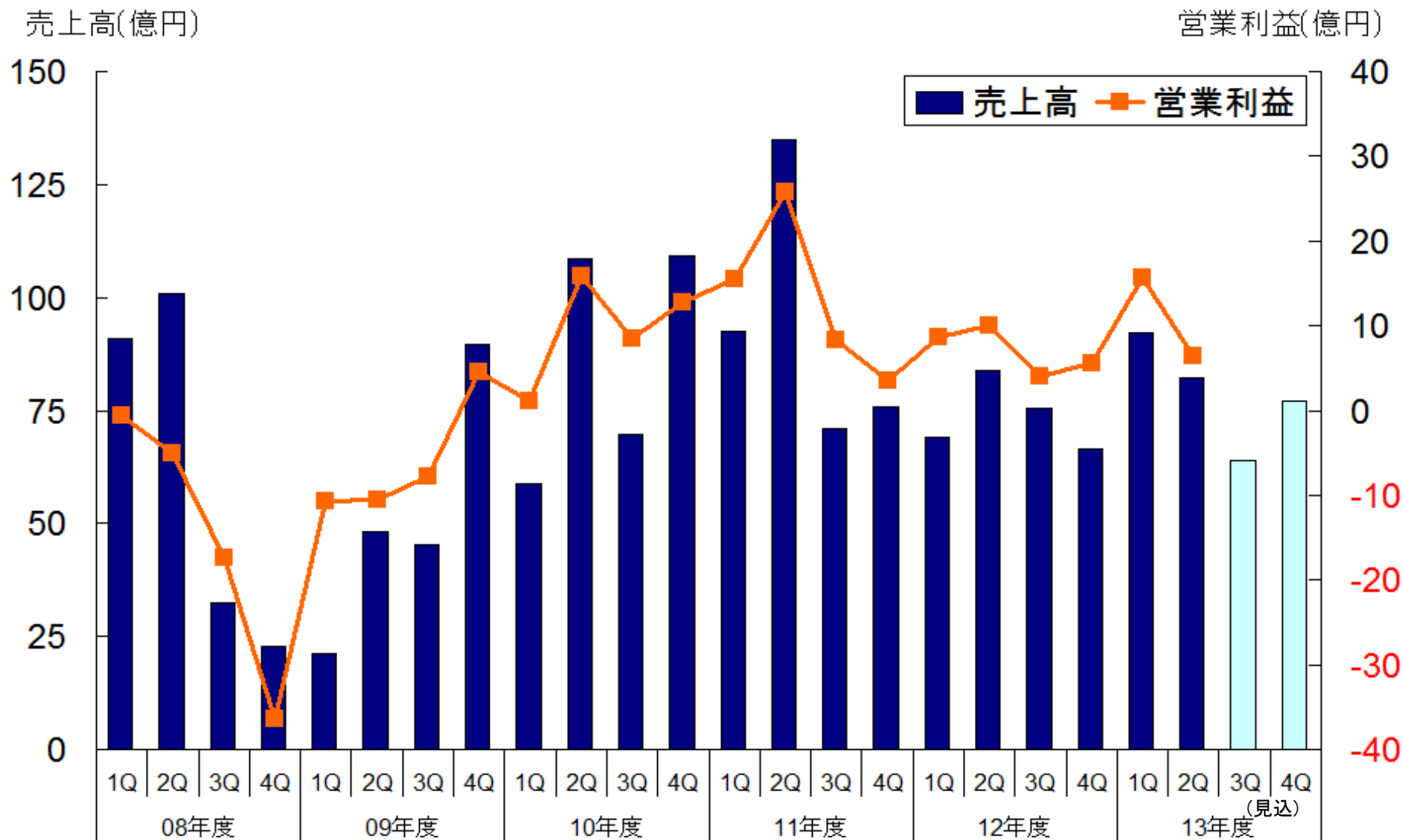


2013年度(2014年3月期) 通期業績予想

単位: 億円	12年度			13年度			
	上期	下期	通期	上期	下期予想	通期予想	前年比
売上高	258	252	510	284	256	540	+6%
半導体	153	142	295	174	141	315	+7%
計測	105	110	215	109	116	225	+4%
営業利益	43	32	75	44	36	80	+7%
同率	17%	13%	15%	15%	14%	15%	-
経常利益	43	36	79	46	34	80	+1%
当期利益	12	28	40	29	23	52	+30%
1株配当	8円	8円	16円	10円	10円	20円	+4円

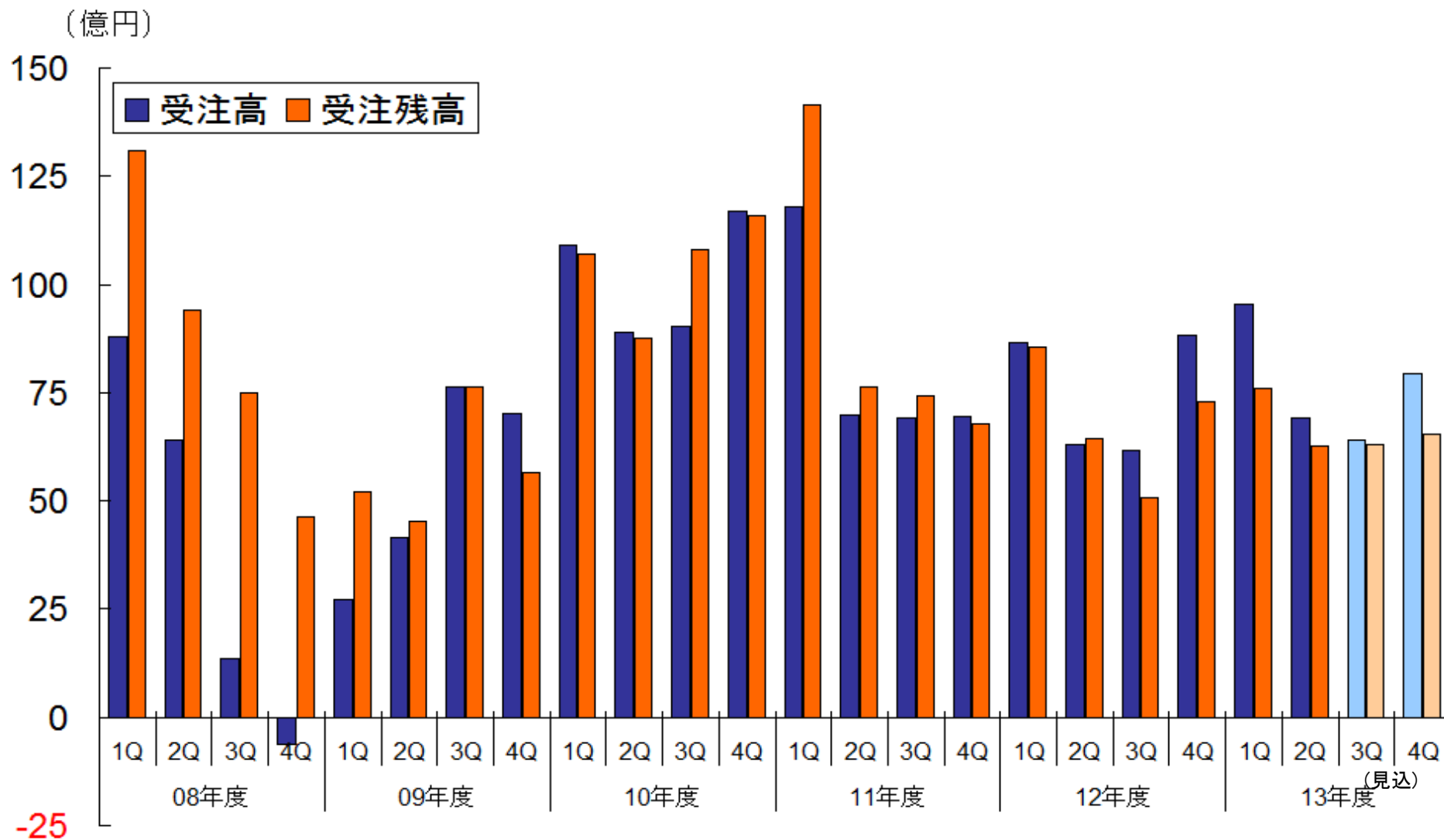


売上・利益推移[見込](半導体事業)



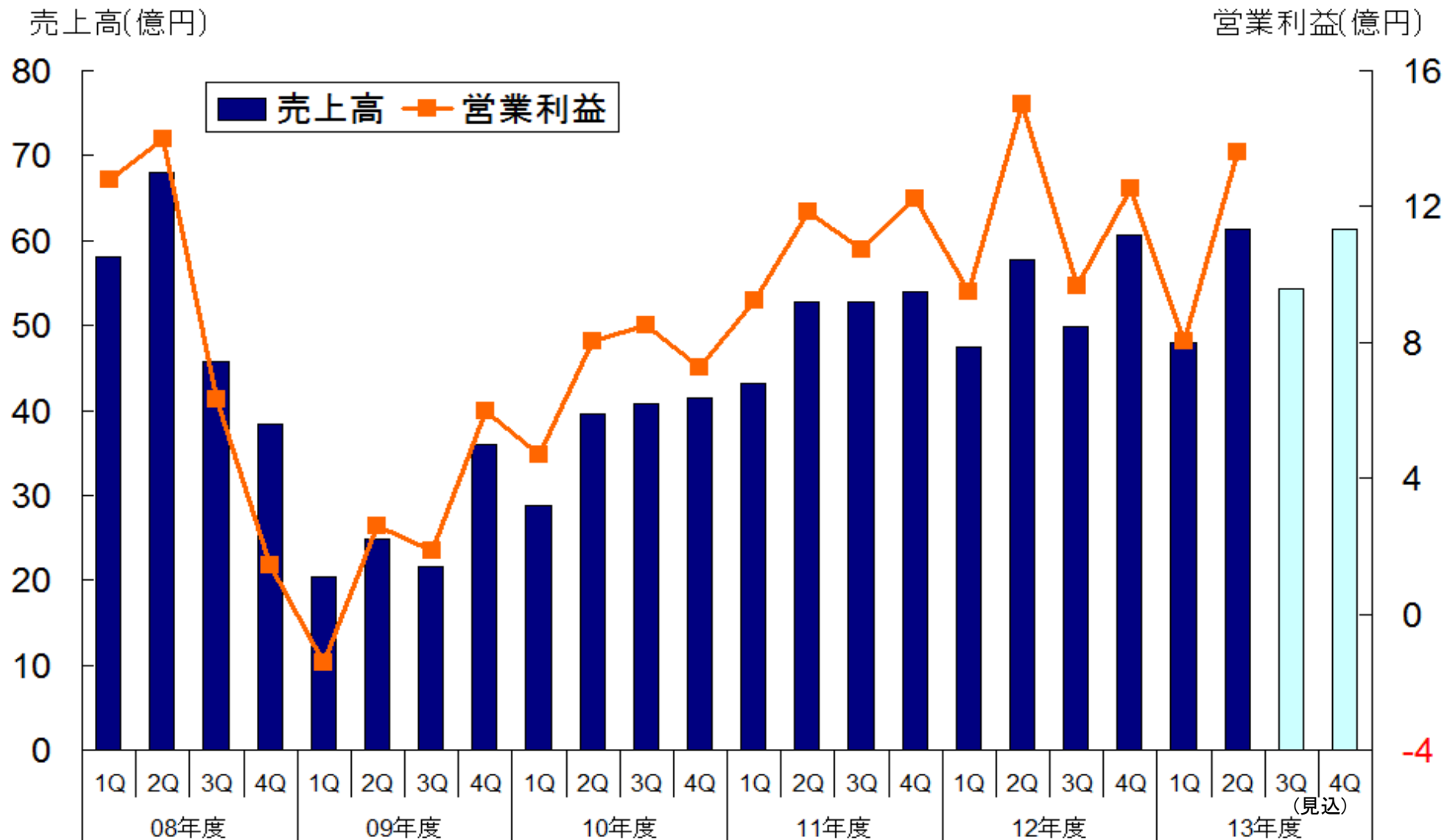


受注推移[見込](半導体事業)



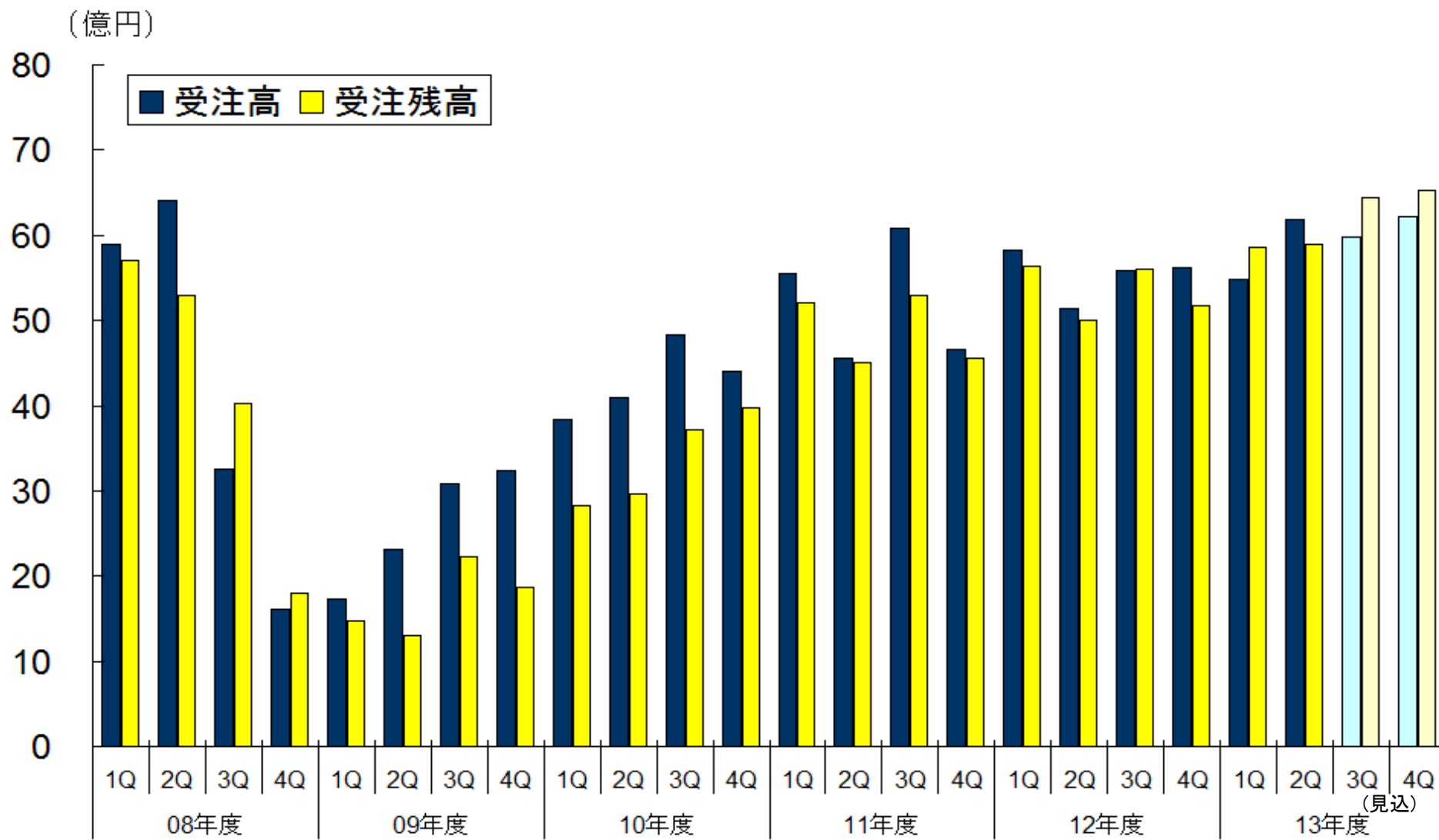


売上・利益推移[見込](計測事業)





受注推移[見込](計測事業)





将来の事象に係わる記述に関する注意

- ◆ 本プレゼンテーション資料にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ◆ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ◆ 従って、今後の当社の実際の業績が、本プレゼンテーションにおける記述と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。



東京精密は
アクレーテクです